

基板加工機

キーワード: 基板加工, 高周波回路

メーカー: ミッツ(株)

型式: Seven Mini

測定項目: なし

主な仕様及び特長:

本装置はミリングカッタによるフライス加工方式となります。最小パターン幅が0.1mm, ワーキングエリアが270mm×200mm, 最小ステップが $6.35\mu\text{m}$, ドリル径は0.2mmから3.175mmに対応しています。工具交換はマニュアル式です。CADデータを変換したDXFファイルを読み込んで基板を切削します。



設置場所: 第一研究棟4階

担当者: 電気電子工学科 大野貴信

連絡先: 0438-30-4110, ohno@e.kisarazu.ac.jp